通过行程1.75mm和重动作力防止误操作的, 8×9mm。







■主要规格

项目	规格
最大额定	5mA 12V DC
最小额定	10μA 1V DC
初期接触电阻	lkΩ max.
行程 (mm)	1.75

■产品一览

产品编号 动作力		操作方向	操作寿命	最小订货单位 (pcs.)		
	ANTEN	沐下刀凹	(5mA 5V DC)	日本	出口	
SKPFACA010	1.96N	Top push	100,000 cycles	1.000	1.000	
SKPFAAA010	3.92N	Top push	100,000 cycles	1,000	1,000	

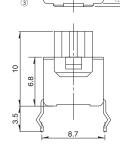
■ 包装规格

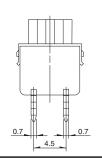
散装

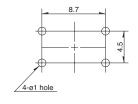
包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸
1 箱 / 日本	1箱/出口包装	(mm)
4,000	12,000	309×476×347

■外形图

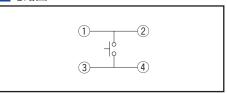
Unit:mm 印刷电路板安装孔尺寸图 (自开关安装面看) 形状







电路图



请使用 1.6 mm 板厚的印刷电路板。

	TII.					 或型			
型			按入			表面贴装		径	 向
	系列	SKEG	SKEG	SKPF	SKPM	SKPG	SKPR	SKPL	SKPD
	照片						9		
	特长	_	_	重动作力 长行程	低接触电阻	_	重动作力 低接触电阻	圆端子 低接触电阻	_
	防水	_	_	_	_	_	_	_	_
	防塵	_	_	_	_	_	_	_	_
	IP 规格	_	_	_	_	_	_	_	_
IB //>-	Top push	•	_	•	•	•	•	•	•
操作方	Side push	_	•	_	_	_	_	_	_
	W		7.5	8	5.9	6.6	7.5		
外形尺	4 D	- □6	9.9	9	6	6.3	7.8	φ6.45	□ 7.8
(mm) Н	参照个别产品页	7.3	10	į	5	6.5	5	参照个别产品页
	 接点		Carbon		Silver	Carbon	Sil	ver	Carbon
	to 1N	↑	↑						1
动作力 适用范		+	<u> </u>		1	Ţ	\$	Ţ	Ţ
آ	テ程(mm)	1	<u> </u>	参照个别产品页	1.	.3	1	1.3	参照个别产品页
	接地端子	_	_	_	_	_		_	_
———— 使	用温度范围	−20°C to	o +70°C			−40°C to	o + 90°C	<u>I</u>	<u>I</u>
	车用产品	_	_	•	•	•	•	•	•
	生命周期	* 2	* 2	X 2	*3	*3	* 3	2	X 2
	最大额定		5mA 12V DC		50mA 16V DC	5mA 12V DC		16V DC	5mA 12V DC
	最小额定		10µA IV DC						
				50MΩ min. 100V DC 1min. SKPDAF: 100MΩ min. 100V DC 1min.					
	耐电压	250V AC 1min				100V AC 1min. SKPDAF: 250V DC 1min.			
耐久	耐振性能	10 to 55 to 10Hz / 分, 全振幅 1.5mm X, Y, Z 3 方向 各 2 小时							
性能	寿命	根据个别规定							
耐寒性能 −30°C 96h −40°C 96h 耐环境 性能 耐热性能 80°C 96h 90°C 96h		- 40°C 1,000h	-40°C 96h	- 40°C	1,000h	- 40°C 96h			
		96h	90°C 96h	90°C 1,000h	90°C 96h	90°C	1,000h	90°C 96h	
	耐湿性能	60°C, 90 to 95%RH 96h 60°C, 90 to 95%RH 1,000h 95%RH 96h 60°C, 90 to 95%RH 1,000h			5%RH 1,000h	60°C, 90 to 95%RH 96h			
页 251 253		25	51	253	254	255	256	257	258

W: 横尺寸, 不含端子部的最外围尺寸。 D:纵尺寸, 不含端子部的最外部尺寸。

H:有高度的尺寸,多种类时其中最小尺寸。

注

- 1. 关于车用等大温度范围的要求,将个别作出应对,因此如有要求的,请予我公司商谈。
- 2. 表中的●符号表示适用于系列内的全部产品,表中的 \bigcirc 符号表示适用于系列内的部分产品。

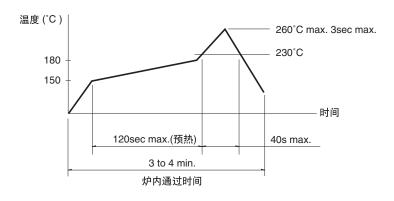


TACT Switch™ / 焊接条件

回流焊时

适用于表面贴装型

- 1. 温度测量方式用 ϕ 0.1 $\sim \phi$ 0.2 的CA(K)或CC(T)测量。位置在焊连接部(铜箔面)测量。固定方式采用耐热胶带。
- 2. 温度分布



注

- 1. 上述条件, 为印刷电路板的零部品表面的温度。根据电路板的材质, 大小, 厚度等, 电路板温度和开关表面温度会有很大的不同, 关于开关表面温度, 也请在上述条件内使用。
- 2. 根据贴面焊槽的种类,条件不同结果不同,请事先充分进行确认之后使用。

■自动浸焊时

适用于按入式, 径向型

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100℃ max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

SKHH, SKPD 系列

项目	条件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 110℃ max.
预热温度时间	60s max.
焊接温度	260°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

SKQJ, SKQK, SKEG 系列

项目	条 件
助焊剂附着量	不附着于零部件贴装面的程度
预热温度	印刷电路板焊接面的周围温度 100℃ max.
预热温度时间	45s max.
焊接温度	255°C max.
焊接浸渍时间	5s max.
焊接次数	2 times max.

注

- 1. 请不要从 TACT Switch™ 上面浸入助焊剂。
- 2. 请不要事前在开关端子及印刷电路板的零部件贴装面上涂助焊剂。
- 3. 进行第 2 次焊接时,应在开关回复到常温之后进行。
- 4. 请使用比重为 0.81 以上的助焊剂(田村化研(株)EC-19S-8 同等品)。

■ 于焊接时(指定部系列)

项目	条件
焊接温度	350°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

SKHH, SKHW, SKRG, SKPD 系列

项目	条件
焊接温度	360°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.

SKTD, SKTG, SKQJ, SKQK, SKEG 系列

项目	条件
焊接温度	350°C max.
焊接浸渍时间	3s max.
焊剂斗容量	20W max.